



RE966-03E

- Adapter für QFP80
- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Zweiseitig 35 μ m Cu
- Durchkontaktiert (PTH)
- Oberfläche chem. Ni/Au
- Lötstopplack
- Adaptionsplatine für QFP80 mit 0,80 mm Pitch
- Zweireihig ausgeleitet in das Raster 2,54 mm
- Lochdurchmesser 1,10 mm mit Lötinseln \varnothing 2,10 mm
- Rückseitig mit 0603 SMD-Pads zu jedem Pin
- Widerstände oder ähnliche Komponenten können direkt aufgebaut werden
- Abschirmungsfeld & Kühlfläche
- Größe 43,81 x 48,90 mm